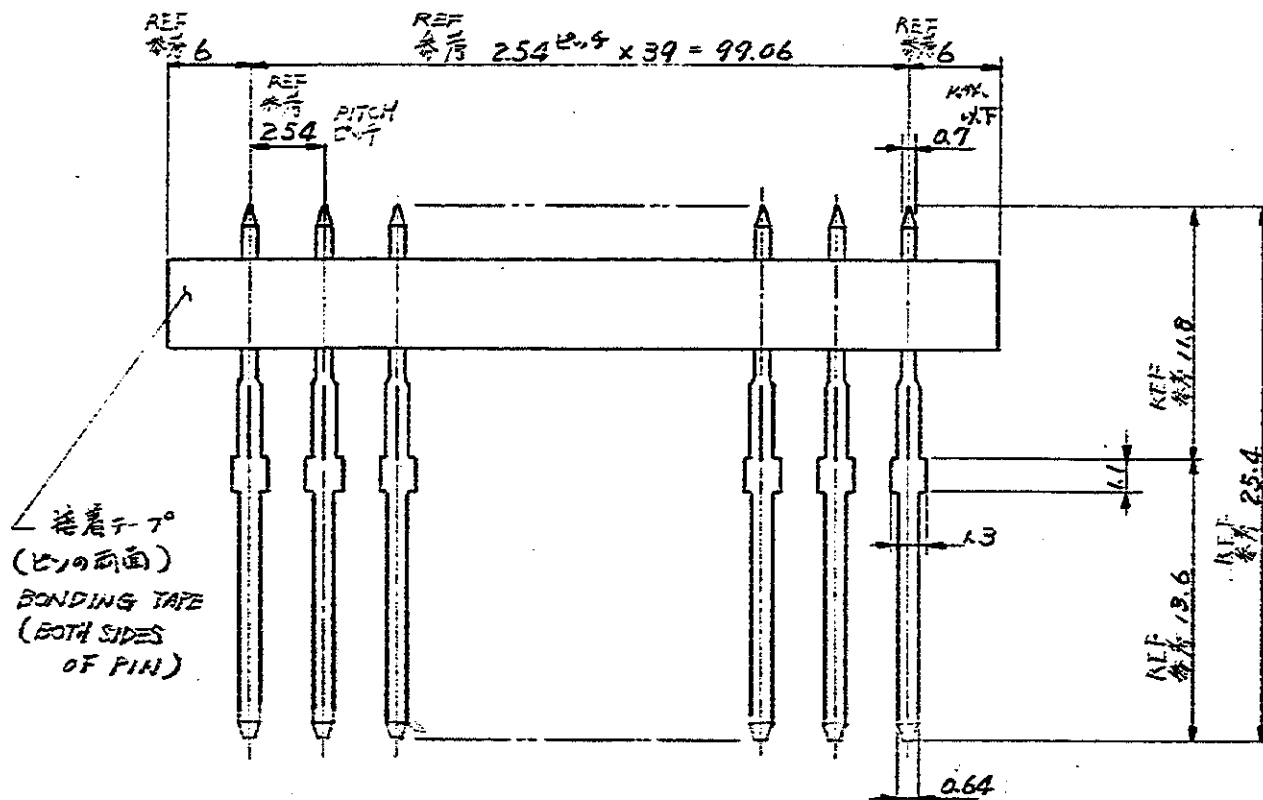




注意

- △ Ni下地メッキ 1.3 μm 以上 の上 に、Auメッキ 0.8 μm 以上 を施すこと。
2. テーピングは40ピンづつ
△ Ni下地メッキ 1.3 μm 以上 の上 に、Auメッキ 0.5 μm 以上 を施すこと。

NOTES

- | | | | |
|---|--|--------|---|
| 1 | COAT WITH GOLD 0.2 μ m AND OVER ON UNDERCOATING NICKEL 1.3 μ m AND OVER. | | |
| 2 | TAPING: 40 PIN EACH | | |
| 3 | COAT WITH GOLD 0.5 μ m AND OVER ON UNDERCOATING NICKEL 1.3 μ m AND OVER. | 1 | 2 |
| 4 | OBsolete PARTS: OBsolete CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI | 171640 | 1 |

						CISED BY AMP JAPAN LTD. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)		
04	REVISED PER ECO-09-026346	KK	AEG	26NOV 09	材料 MATERIAL CA-725		AMP		AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
01	DISCLETE (J85-0538)	K.I	YT	8-33 03	仕上げ FINISH —					
02	-2巻組 J-9205	S.M	7-1	2-15 -18	仕合寸法 WIRE RANGE — mmf AWG		分岐 CLASS —			
01	変更 J85-8069	S.M	8-6	1-8 85	仕合寸法 INSULATION DIA. — mm IN		型式 TYPE —			
0	作成 J83-7137			5-1 87						
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	一般公差 TOL. { TOLERANCE EXCEPT AS NOTED }	尺規 SCALE —	LOC JA	SIZE C-171640	REV. 04	
DR	4-7-83	DE		4/2/83						
CHK		APP			品名 NAME: TAPED ACTION PIN COMB. 40P, HD-MINI CONNECTOR アクション・ピン・テーピング・コーム・40P, HD-MINI コネクター					